

この度は、弊社製品をご使用いただきまして誠にありがとうございます。

この添付資料では、本製品をお使いいただく上での制限事項および注意事項等を記載しております。

ご使用前に、必ずお読みくださいますようお願い申し上げます。

目次

第1章	ユーザーズマニュアルについて	2
第2章	変更点.....	3
2.1	-misalignオプションの追加	3
2.2	-Xpatch=brオプションの追加	3
2.3	.dbl_size疑似命令の追加	3
2.4	シンボル名に指定できる文字の追加	4
2.5	コンパイラライセンスに関するメッセージの改善	4
2.6	変数の記憶域期間の変更	4
2.7	注意事項の改修.....	5

第1章 ユーザーズマニュアルについて

本製品に関連したユーザーズ・マニュアルは次のようになります。本文書と合わせてお読みください。

マニュアル名	資料番号
CC-RH コンパイラ ユーザーズマニュアル	R20UT3516JJ0109
CS+ 統合開発環境 ユーザーズマニュアル CC-RH ビルド・ツール操作編	R20UT3283JJ0110

第2章 変更点

本章では、CC-RH V2.03.00 から V2.04.00 への主な変更点について説明します。

2.1 -misalignオプションの追加

ハードウェアのミスアライン・アクセス機能を利用するコードを生成するための -misalign オプションを追加しました。

本オプションを使用する場合は、デバイスのミスアライン・メモリ・アクセス機能の説明を参照してください。

2.2 -Xpatch=brオプションの追加

オプション-Xpatch にパラメータ"br"を追加しました。

本オプションを指定しない場合、特定の条件を満たす br disp9 命令の生成を抑止します。

従来通りに br disp9 命令を生成させるためには、次の条件のいずれかを満たす必要があります。

- 本オプション -Xpatch=br を指定する
- -Xcpu=g3m 以外を指定する

統合開発環境 CS+では、このオプションは、次の欄で指定できます。

ビルド・ツール > コンパイル・オプション > その他 > その他オプション

2.3 .dbl_size疑似命令の追加

コンパイラの-Xdbl_size オプションの情報をオブジェクトに埋め込む .dbl_size 疑似命令を追加しました。

本疑似命令を使用すると、-Xdbl_size オプションの指定が異なるモジュールをリンクしようとしたときにエラーが発生します。

E0562436:Size of double/long double (value="value1") in "file1" conflicts with that in another file(value="value2")

2.4 シンボル名に指定できる文字の追加

シンボル名に'\$'を含めることが可能になりました。ただし、シンボル名の先頭には'\$'は使用できません。

2.5 コンパイラライセンスに関するメッセージの改善

コンパイラライセンスに関するメッセージに、対象となるライセンスや対処方法を追加しました。

メッセージ番号	メッセージ
E0511178	CC-RH V2 に対応した professional 版のライセンスが確認できませんでした。"string"オプションを使用できません。professional版の購入を検討ください。
W0511180	CC-RH V2の評価期間の有効期限が切れています。
W0511185	professional 版の機能の試用期間は残り <i>number</i> 日です。professional 版の購入を検討ください。
W0561016	The evaluation version of CC-RH V2 is valid for the remaining <i>number</i> days. After that, link size limit (256 Kbyte) will be applied. Please consider purchasing the product.
W0561017	The evaluation period of CC-RH V2 has expired. Please consider purchasing the product.
F0563430	The total section size exceeded the limit of the evaluation version of CC-RH V2. Please consider purchasing the product.

2.6 変数の記憶域期間の変更

記憶域クラス指定子 `static` を使って定義した変数の参照を効率化する 機能を強化しました。

高速化のため、変数の記憶域期間を静的記憶域期間から自動記憶域期間に変更します。

本機能を有効にするには、次のオプションを指定してください。

- `-Osize` もしくは `-Ospeed`

次のソースコードでは、コードサイズが小さくなり、実行が高速になります。

ソースコード

```
unsigned id(unsigned parameter){  
    static unsigned result;  
    result = parameter;  
}
```

```

    return result;
}

```

出力例

V2.03 (-Osize)	V2.04 (-Osize)
<pre> .section .text, text _id: .stack _id = 0 movhi HIGHW1(#_result.1.id), r0, r2 st.w r6, LOWW(#_result.1.id)[r2] mov r6, r10 jmp [r31] .section .bss, bss .align 4 _result.1.id: .ds (4) </pre>	<pre> .section .text, text _id: .stack _id = 0 mov r6, r10 jmp [r31] </pre>

2.7 注意事項の改修

以下の注意事項を改修しました。注意事項の詳細につきましてはツールニュースをご確認ください。

- 構造体型または共用体型の引数の使用に関する注意事項(No.34)
- ポインタ型のキャストの使用に関する注意事項(No.35)
- 無名共用体または無名構造体の使用に関する注意事項(No.36)
- アドレスを記憶領域に書き込んだ後で、読み出して参照する場合の注意事項(No.37)
- 静的変数の参照方法に関する注意事項(No.38)

すべての商標および登録商標は、それぞれの所有者に帰属します

改訂記録

Rev.	発行日	改訂内容	
		ページ	ポイント
Rev.1.00	2021.12.01		新規発行

ご注意書き

1. 本資料に記載された回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報は、半導体製品の動作例、応用例を説明するものです。回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報を使用する場合、お客様の責任において、お客様の機器・システムを設計ください。これらの使用に起因して生じた損害（お客様または第三者いずれに生じた損害も含みます。以下同じです。）に関し、当社は、一切その責任を負いません。
2. 当社製品または本資料に記載された製品データ、図、表、プログラム、アルゴリズム、応用回路例等の情報の使用に起因して発生した第三者の特許権、著作権その他の知的財産権に対する侵害またはこれらに関する紛争について、当社は、何らの保証を行うものではなく、また責任を負うものではありません。
3. 当社は、本資料に基づき当社または第三者の特許権、著作権その他の知的財産権を何ら許諾するものではありません。
4. 当社製品を組み込んだ製品の輸出入、製造、販売、利用、配布その他の行為を行うにあたり、第三者保有の技術の利用に関するライセンスが必要となる場合、当該ライセンス取得の判断および取得はお客様の責任において行ってください。
5. 当社製品を、全部または一部を問わず、改造、改変、複製、リバースエンジニアリング、その他、不適切に使用しないでください。かかる改造、改変、複製、リバースエンジニアリング等により生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
6. 当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」および「高品質水準」に分類しており、各品質水準は、以下に示す用途に製品が使用されることを意図しております。

標準水準： コンピュータ、OA 機器、通信機器、計測機器、AV 機器、家電、工作機械、パーソナル機器、産業用ロボット等

高品質水準： 輸送機器（自動車、電車、船舶等）、交通制御（信号）、大規模通信機器、金融端末基幹システム、各種安全制御装置等

当社製品は、データシート等により高信頼性、Harsh environment 向け製品と定義しているものを除き、直接生命・身体に危害を及ぼす可能性のある機器・システム（生命維持装置、人体に埋め込み使用するもの等）、もしくは多大な物的損害を発生させるおそれのある機器・システム（宇宙機器と、海底中継器、原子力制御システム、航空機制御システム、プラント基幹システム、軍事機器等）に使用されることを意図しておらず、これらの用途に使用することは想定していません。たとえ、当社が想定していない用途に当社製品を使用したことにより損害が生じて、当社は一切その責任を負いません。

7. あらゆる半導体製品は、外部攻撃からの安全性を 100%保証されているわけではありません。当社ハードウェア／ソフトウェア製品にはセキュリティ対策が組み込まれているものもありますが、これによって、当社は、セキュリティ脆弱性または侵害（当社製品または当社製品が使用されているシステムに対する不正アクセス・不正使用を含みますが、これに限りません。）から生じる責任を負うものではありません。当社は、当社製品または当社製品が使用されたあらゆるシステムが、不正な改変、攻撃、ウイルス、干渉、ハッキング、データの破壊または窃盗その他の不正な侵入行為（「脆弱性問題」といいます。）によって影響を受けないことを保証しません。当社は、脆弱性問題に起因またはこれに関連して生じた損害について、一切責任を負いません。また、法令において認められる限りにおいて、本資料および当社ハードウェア／ソフトウェア製品について、商品性および特定目的との合致に関する保証ならびに第三者の権利を侵害しないことの保証を含め、明示または黙示のいかなる保証も行いません。
 8. 当社製品をご使用の際は、最新の製品情報（データシート、ユーザーズマニュアル、アプリケーションノート、信頼性ハンドブックに記載の「半導体デバイスの使用上の一般的な注意事項」等）をご確認の上、当社が指定する最大定格、動作電源電圧範囲、放熱特性、実装条件その他指定条件の範囲内でご使用ください。指定条件の範囲を超えて当社製品をご使用された場合の故障、誤動作の不具合および事故につきましては、当社は、一切その責任を負いません。
 9. 当社は、当社製品の品質および信頼性の向上に努めていますが、半導体製品はある確率で故障が発生したり、使用条件によっては誤動作したりする場合があります。また、当社製品は、データシート等において高信頼性、Harsh environment 向け製品と定義しているものを除き、耐放射線設計を行っておりません。仮に当社製品の故障または誤動作が生じた場合であっても、人身事故、火災事故その他社会的損害等を生じさせないよう、お客様の責任において、冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等の安全設計およびエージング処理等、お客様の機器・システムとしての出荷保証を行ってください。特に、マイコンソフトウェアは、単独での検証は困難なため、お客様の機器・システムとしての安全検証をお客様の責任で行ってください。
 10. 当社製品の環境適合性等の詳細につきましては、製品個別に必ず当社営業窓口までお問合せください。ご使用に際しては、特定の物質の含有・使用を規制する RoHS 指令等、適用される環境関連法令を十分調査のうえ、かかる法令に適合するようご使用ください。かかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
 11. 当社製品および技術を国内外の法令および規則により製造・使用・販売を禁止されている機器・システムに使用することはできません。当社製品および技術を輸出、販売または移転等する場合は、「外国為替及び外国貿易法」その他日本国および適用される外国の輸出管理関連法規を遵守し、それらの定めるところに従い必要な手続きを行ってください。
 12. お客様が当社製品を第三者に転売等される場合には、事前に当該第三者に対して、本ご注意書き記載の諸条件を通知する責任を負うものいたします。
 13. 本資料の全部または一部を当社の文書による事前の承諾を得ることなく転載または複製することを禁じます。
 14. 本資料に記載されている内容または当社製品についてご不明な点がございましたら、当社の営業担当者までお問合せください。
- 注 1. 本資料において使用されている「当社」とは、ルネサス エレクトロニクス株式会社およびルネサス エレクトロニクス株式会社が直接的、間接的に支配する会社をいいます。
- 注 2. 本資料において使用されている「当社製品」とは、注 1 において定義された当社の開発、製造製品をいいます。

(Rev.5.0-1 2020.10)

本社所在地

〒135-0061 東京都江東区豊洲 3-2-24（豊洲フォレシア）

www.renesas.com

商標について

ルネサスおよびルネサスロゴはルネサス エレクトロニクス株式会社の商標です。すべての商標および登録商標は、それぞれの所有者に帰属します。

お問合せ窓口

弊社の製品や技術、ドキュメントの最新情報、最寄の営業お問合せ窓口に関する情報などは、弊社ウェブサイトをご覧ください。

www.renesas.com/contact/